

JPCA 2023 Show

第52回国際電子回路産業展



マイクロエレクトロニクスショー

第37回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2023

第24回 実装プロセステクノロジー展



SDGsデバイス展



～装置と装置をつなぐ～

WIRE Japan Show

電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show

JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合



E-Textile/Wearable

イーテキスタイル/ウェアラブル展

Smart Sensing

スマートセンシング

無人化ソリューション展

無人化ソリューション展

Edge Computing

エッジコンピューティング

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION

InterOpto

インターオプト

Imaging Japan

イメージングジャパン



出展の
ご案内

ここから始まる! ~ Exhibition X ~

2023.5.31 Wed. → 6.2 Fri. 東京ビッグサイト 東展示棟

**電子機器2023
トータルソリューション展**

申込開始: 2022年10月17日(月) 10:00~



展示会公式サイトへ

主催: 一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、
一般社団法人日本ロボット工業会

共催: 電子デバイス産業新聞 [(株)産業タイムズ社]、電線新聞 [(株)工業通信]、
(株)JTBコミュニケーションデザイン、
全国電子部品流通連合会 / 東京都電機卸商業協同組合、株式会社社説研新聞社、
一般財団法人光産業技術振興協会

後援(予定): 経済産業省

海外協力: 世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体

中国電子回路行业协会 (CPCA)、欧州電子回路協会 (EIPC)、印度電子工業会 (ELCINA)、
香港線路板協会 (HKPCA)、米国電子回路協会 (IPC)、印度電子回路工業会 (IPCA)、
韓国電子回路産業協会 (KPCA)、タイ電子回路工業会 (THPCA)、
台湾電路板協会 (TPCA)

AEIS (Association of Electronic Industries in Singapore)

KPIA (Korea Packaging Integration Association)

2022/10/17版

5G/5G+などの通信、インフラ（ネットワーク、再生可能エネルギー、データセンターなど）、次世代自動車、ロボット、ウェアラブル、センサー、医療・ヘルスケアなどを具現化する技術の総合展示会

エレクトロニクス展示会の中でも専門性・注目度が高く、広く国内外からも多くの来場者を迎え、活発な商談の場としてご活用いただいています。

開催概要

目 的	あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や、用途の広がりを見せるセンサー・E-Textile（ウェアラブル技術）等の新しいコンテンツとソリューション等の展示を加え、技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する。		
会 期	2023年5月31日（水）～6月2日（金） 午前10時～午後5時		
会 場	東京ビッグサイト 東展示棟	本部事務局	一般社団法人 日本電子回路工業会（JPCA）
運営事務局	株式会社 JTBコミュニケーションデザイン	入 場 料	1,000円（税込） ※ WEB 登録で無料

2022年開催実績

会場	東京ビッグサイト 東4～6ホール+会議棟		
出展規模	313社 / 845小間	来場者数	27,972名

構成展示会・出展対象

電子回路技術

JPCA2023Show

第52回国際電子回路産業展

●プリント配線板技術展
製品(電子回路基板等の電子機器)、設計技術、信頼性/検査技術、主材料/絶縁材料、機能材料/プロセス材料/資機材、製造装置/設備、環境システム、物流システム
●半導体パッケージング・部品内蔵技術展
モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵に関する技術全般(製品/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)
●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
フレキシブルプリント配線板に関する技術全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)
●機器・半導体受託生産システム展
EMS等の電子電気機器及び半導体に関する受託サービス全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)
主催：一般社団法人日本電子回路工業会

高密度実装技術

JIEPマイクロエレクトロニクスショー

第37回 最先端実装技術・パッケージング展

実装・電子技術に関する技術全般(材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージ/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置等)
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

電子部品実装技術

JISSO PROTEC

第24回 実装プロセステクノロジー展

■電子部品実装機および関連機器・システム：電子部品装着機(マウンタ)、電子部品挿入機(インサータ)、クリームはんだ印刷機、はんだ付け装置(リフローオープン)、ティスベンサ
■実装関連機器・システム：搬送システム、AGV、自動倉庫、テーピングマシン・材料、バルクフィーダ、その他フィーダ、自動組立装置、レーザーマーキング装置、洗浄装置・洗浄剤
■半導体実装機・システム：ボンディング装置、フリップチップ実装システム、COBシステム
■産業用ロボット：ハンドリングロボット、組立ロボット、搬送ロボット、AMR
■検査・試験装置：基板上検査装置 半導体製造関連検査・測定装置
■実装設計システム：設計ツール生産最適化ソフトウェア、実装プログラミング装置
■実装デバイス・部品および関連材料 ■実装デバイス包装材
■実装接合システム・はんだ/接合材料
■高周波対応装置・部品・材料 ■環境関連装置・材料
主催：一般社団法人日本ロボット工業会

SDGs 具現化技術

SDGs デバイス展

SDGs デバイス展

・再生可能エネルギー関連エレクトロニクス
・パワーエレクトロニクス関連 実装/材料
・パワー半導体/パワーデバイス(IGBT、MOSFET、バイポーラトランジスタ、等)、各種メモリ(S-RAM、D-RAM、等)、半導体パッケージ、部品内蔵モジュール、メタルコアプリント配線板、熱ソリューション、太陽電池、バッテリー、水素燃料、パワエシ、関連各種デバイス、他
共催：一般社団法人日本電子回路工業会
電子デバイス産業新聞((株)産業タイムズ社)

電気・光伝送技術

WIRE Japan Show

電気・光伝送技術展

ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般(産業用機器/電線・ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部材/ワイヤーハーネス/電線・ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間(M2M)伝送/光伝送等)
共催：一般社団法人日本電子回路工業会
電線新聞((株)工業通信)

半導体・電子部品

Electronics Component & Unit Show

JEP 全国電子部品流通連合会
東京部電機卸商業協同組合

半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般(半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FPGA 制御機器/計測器/電源/IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム等)
共催：一般社団法人日本電子回路工業会
全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

高機能テキスタイル

E-Textile/Wearable

イーテキスタイル/ウェアラブル展

電子技術と繊維、衣料が融合するイーテキスタイル(スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術)に関する技術全般(繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム等)
共催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社 織研新聞社

センサー技術

Smart Sensing

スマートセンシング

センサー及びセンシングシステムに関する技術全般(センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス)
共催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

無人化技術・ソリューション

無人化ソリューション展

無人化ソリューション展

無人化技術・ソリューション、または無人化のための省力化・遠隔化・自動化・非接触化の技術・ソリューション全般
監視システム/遠隔操作システム/先進運転支援システム/ディープラーニング/非接触・タッチレス/無人営業サービス/AR/異常検知/顔認証/AI等
共催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

エッジソリューション技術

Edge Computing

エッジコンピューティング

低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューション全般
ボードコンピュータ・シングルボードコンピュータ/エッジデバイス/OS/エッジAI/アプリケーション/画像分析/エッジセキュリティ/各種システム 等
共催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

光&次世代アプリケーション・ネットワークシステム

InterOpto

インターオプト

レーザー・光源(半導体、ファイバ、超短パルス)/光素子・部品(レンズ/フィルタ、ガラス、光スキャナ)/測定装置・光分析機器/生産向けレーザシステム(レーザ加工装置、マーキング装置)/光情報通信(可視光通信、5G)
主催：一般財団法人光産業技術振興協会
企画・推進：株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

画像処理・センシング技術

Imaging Japan

イメージングジャパン

各種カメラ・センサ機器/画像処理機器/画像認識・画像理解技術/計測・測定技術/LiDAR
共催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

2022年出展者の目的・成果・コメント

● 出展者のコメント (出展者アンケートより ※コメントの一部を抜粋)

(出展の) 成果は、他の展示会より上。来場者と深くディスカッションできました。



弊社のターゲットとなるお客様が多数来場し、大変充実した展示会となりました。



コロナ禍が収まらない中、3年ぶりの出展で正直不安もありましたが、予想以上の賑わいに、やはりリアルに勝るものはないとつくづく感じました。思い切って出展して良かったです。



ブースへの来場者数は期待以上で参加して良かったです。オンライン(での出展製品掲載)でもリードが取得できる試みはありがたいです。



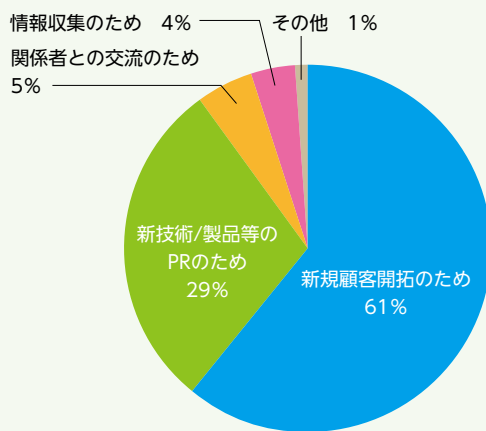
冷やかしの方が少なく、テーマを持って来場されている顧客が多く感じました。



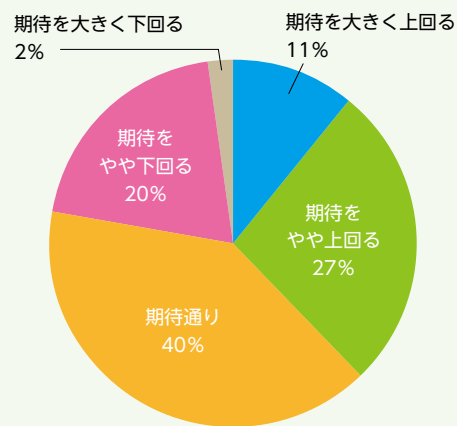
地方の中小企業が新規の顧客と繋がりを持つには、やはり首都圏で開催されるリアル展示会が非常に重要ですので、今後も開催をお願いします。



● 出展の目的



● 出展の成果



NEW 「出展者交流会」の開催

会期中に出展者間のビジネス・ネットワーキングを促進するための「出展者交流会」を開催します！

各分野における想定される来場企業

- 自動車関連 アルプスアルパイン、東海理化、スタンレー電気、デンソー、三菱電機、日産自動車、トヨタ自動車、パナソニックインダストリー、パナソニック オートモーティブシステムズ、日本特殊陶業、日本発条、NOK、パイオニア、ミライズテクノロジーズ、アイシン、マレリ、丹羽鉄工所、東洋電装、アサヒ電子、豊田自動織機、アルパインマニュファクチャリング、太陽工業、日東工業、NNP電子、豊田合成、JVCケンウッド、ヨコオ、日立Astemo、ヤマハ発動機
- O A 産業関連 パナソニック コネクト、オムロン、三菱電機、リコー、パナソニック インダストリー、山洋電気、キャノン、オリエンタルモーター、東芝テリー、PFU、JUKI、FUJII、コニカミノルタ、横河マニュファクチャリング、安川電機、理化工業、渡辺電機工業、能美防災、アズビル、キーエンス、タムラ製作所、渡辺電機製造、理想科学工業、菊水電子工業、コーセル、マグネスケール、戸上電機製作所、日立産機システム、富士電機、ヤマハ発動機
- 情報・通信関連 パナソニック コネクト、キャノン、華為技術日本、村田製作所、大日本印刷、日本電気、京セラ、コニカミノルタ、凸版印刷、パナソニック、古野電気、パナソニック インダストリー、沖電気工業、東芝、ソニー、ニコン、ヴェイ・エス・テクノロジー、富士電機、エンプラス、サン電子、スタンレー電気、テクノホライゾン、日立国際電気、住友電気工業、太陽誘電、エドモンド・オブティクス・ジャパン、ミツミ電機、共和電業、東プレ
- AV・家電関連 パナソニック、ソニーグループ、パナソニックインダストリー、山洋電気、キャノン、オリエンタルモーター、東芝テリー、PFU、JUKI、FUJII、コニカミノルタ、横河マニュファクチャリング、安川電機、理化工業、渡辺電機工業、能美防災、アズビル、キーエンス、タムラ製作所、渡辺電機製造、理想科学工業、菊水電子工業、コーセル、マグネスケール、戸上電機製作所、日立産機システム、富士電機、ヤマハ発動機
- 医療機器関連 オリジナル、リオン、日本電子、ニコン、堀場製作所、キャノン・コンポーネンツ、トプコン、オートシステム、ツガワ、メテック、群馬コイケ、テルモ、浜松ホトニクス、イー・アンド・ディ、ダイトウ、ナカニシ、フォースエンジニアリング、フクダ電子、興和、大永工業、東亜電気工業、平山製作所、クリエートメディック、パラマウントベッド、ユニバーサル・バイオ・リサーチ、朝日インテック
- 航空宇宙関連 東京計器、トプコン、三菱電機、IHI、パナソニックコネクト、三菱重工業、SMC、三協電精、NECネットワーク・センサ、理工電気、ANAスカイビルサービス、MSR、NTT e-Drone Technology、ソラシドエア、タイコ エレクトロニクス ジャパン、島田理化学工業、東芝電波プロダクツ、日本ムーク、Green Hills Software、NECスペーステクノロジー、アルウェットテクノロジー、ファーストヴィレッジ、国士舘大学、日計電測
- 半導体・電子部品製造 凸版印刷、京セラ、TDK、大日本印刷、太陽誘電、YITOAマイクロテクノロジー、ソニーセミコンダクタソリューションズ、SEMITEC、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、パナソニック コネクト、サンケン電気、ローム、三菱電機、内藤電誠工業、ケル、日本航空電子工業、パナソニック インダストリー、ヒロセ電機、タムラ製作所、コネクテックジャパン、富士電機、アナログ・デバイス、京都セミコンダクター、FUJII、I-PEX、SMK、キオクシア、日清紡マイクロデバイス、ヤマハ発動機、ヤマハロボティクスホールディングス
- 光 技術 ウシオ電機、パナソニック、ニコン、スタンレー電気、日亜化学工業、大日本印刷、HOYA、ヴェイ・エス・テクノロジー、アンリツ、エドモンド・オブティクス・ジャパン、エンプラス、オプトクエスト、ギガフォトン、レボックス、京セラ、古河電気工業、NTTエレクトロニクス、シーシーエス、シチズン電子、スペクトラ・フィジックス、ソニーグループ、三菱電機、朝日ラバー、浜井電球工業
- 電子回路基板 パナソニック コネクト、シークス、バスコン、スミトロニクス、図研、ASTI、FUJII、アドバンテック、ブラックス、東京ドローイング、日本サーキット、アサヒ電子、エム・ディー・システムズ、沖電気工業、京セラ、光商工、三菱電機エンジニアリング、東亜エレクトロニクス、キャノン、ソニーグループ、パナソニックインダストリー、安川電機、理化工業、渡辺電機工業、能美防災、アズビル、キーエンス、タムラ製作所、渡辺電機製造、理想科学工業、菊水電子工業、コーセル、マグネスケール、戸上電機製作所、日立産機システム、富士電機、ヤマハ発動機
- その他 郵船ロジスティクス、ヤマト運輸、ヤマトボックスチャーター、JR東日本商事、ANAスカイビルサービス、東日本旅客鉄道、西日本鉄道、JR東日本テクノロジー、JR東日本コンサルタンツ、東日本高速道路、NEXCO西日本イノベーションズ、全日空商事、JR東日本スタートアップ

■ 出展料金

区 分		1小間 / 9m ²
一 般		451,000円 (税込)
会員企業*1	通常	385,000円 (税込)
	早期	360,800円 (税込)
	20小間以上	338,250円 (税込)
	増小間割引*2	増加分50%OFF

*1 対象：JPCA会員／JIEP正会員・賛助会員／JARA正会員・賛助法人会員・準会員／JEP・TEP正会員

*2 増小間割引：2018年以降にご出展いただいた最大小間数からの増小間分の出展料金は50%OFFとさせていただきます。

※1小間のサイズは、3m×3m=9m²です。

※小間設営・装飾費、電気・給排水、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

■ 出展申込 (2022年10月17日 (月) 10:00～より開始)

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。(www.jpccashow.com)

申込開始は2022年10月17日 (月) 10:00～より開始します。

出展申込書を使用する場合は、メールもしくはFAXでお申込ください。

貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選び頂き、必ず、出展申込書裏面の「出展規約」をご確認ください。

専用の出展申込書が用意されている展示会については、当該の出展規約が適用されます。

出展申込書を受理後、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします(原則会期前振込)。請求書は出展者専用webよりダウンロードをお願いします。

■ 申込締切

早期申込締切日 (対象：会員企業)	2023年1月31日 (火)
最終申込締切	2023年2月28日 (火)

※早期料金・対象については出展料の欄をご確認ください。

※予定の小間数に達した場合、締切らせて頂きます事を予めご了承ください。

■ 取消料

出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
～2月28日 (火)	小間料金の 30%
3月1日 (水)～3月31日 (金)	小間料金の 50%
4月1日 (土)～4月30日 (日)	小間料金の 70%
5月1日 (月)～	小間料金の100%

■ 開催までのスケジュール

2022年10月	2023年1月	2月	3月	4月	5月	6月
▲ 10月17日 (月) 10:00～ 出展申込受付開始	▲ 1月31日 (火) 出展早期申込締切 (対象：会員企業)	▲ 2月28日 (火) 出展最終申込締切	▲ 3月上旬 出展者説明会開催 出展マニュアルの公開 ▲ 3月中旬 小間位置選択会開催	▲ 4月上旬 招待状発送 来場登録開始	▲ 5月29日 (月)～ 30日 (火) 搬入期間 5月31日 (水)～6月2日 (金) 展示会開催	※最終日即日撤去
3月中旬～随時 各種提出書類期限						

●主催者による安全対策・対応方針について

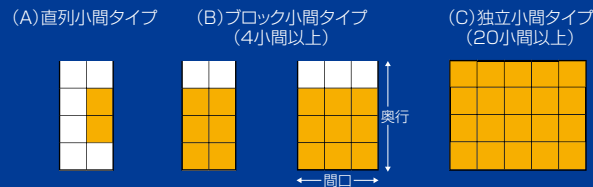
当展では参加者および主催、関係者の新型コロナウイルス感染拡大低減の対策を行い、展示会の安全性に配慮し、開催いたします。

今後は、政府や関係省庁、自治体の方針や要請を考慮し、施設との協議、連携のうえ計画を推進いたします。

●万が一の開催中止対応

新型コロナ (COVID-19) を要因として展示会の中止が決定した場合、出展料は100%返金します。※詳細は出展規約をご確認ください。

■ 小間形態



※小間タイプのご希望に添い加える場合もありますので、予めご了承ください。

■ 小間位置の決定

小間位置選択会(2023年3月中旬開催予定)にて小間位置を決定いたします。

原則、同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、出展申込順で選択順位を決定します。

詳細は10月17日 (月) 10:00～公開する出展申込規約をご確認ください。

■ 出展者サポートプログラム (有料・オプション)

バーコードリーダーサービス、各種広告プラン等 出展の効果を高めるプログラムをご用意します。

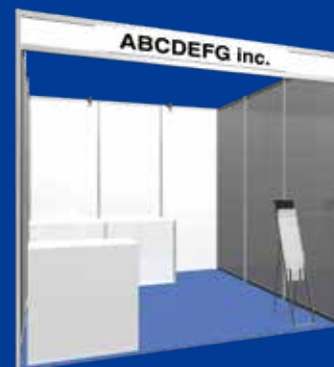
※詳細は別途出展者説明会でご案内いたします。

■ パッケージブースプランのご案内

●1小間ベーシックプラン

価格：¥82,500 (税込)

最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。



本部事務局

一般社団法人 日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階

TEL：03-5310-2020 FAX：03-5310-2021 E-mail：show@jpcca.org

運営事務局

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

TEL：03-5657-0767 FAX：03-5657-0645 E-mail：jpccashow@jtbcom.co.jp



展示会公式サイトへ

電子機器トータルソリューション展2023 出展申込書

※必ず控えのコピーを取り、保管して下さい。

申込締切日

早割
会員企業のみ

2023年1月31日(火)

最終

2023年2月28日(火)

送付先

運営事務局 株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階 TEL. 03-5657-0767

Mail. jpcashow@jtbcom.co.jp

本部事務局：(一社)日本電子回路工業会 行

※招待状など全ての基本データとなりますので正確にご記入下さい。
※特に会社／団体名はフリガナ、英文名も忘れずをお願いします。

こちらのURLからオンライン出展申込が可能です。ぜひご利用下さい。

オンライン申込：<https://application.jcdebizmatch.jp/jp/JPCA2023/JPCA>

☐ 主催者が定める出展規約・個人情報取扱い(裏面参照)に同意し、下記の通り出展を申し込みます (☑◎必須) 申込日 年 月 日

会社／団体名 *法人格含む	和 文	フリガナ				(印)
	英 文					
申込責任者	部 署		役 職		氏 名	(印)
連絡先	所在地	〒				
	部 署		役 職		氏 名	
	TEL			FAX		
	Email					

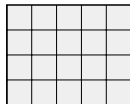
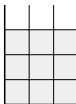
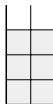
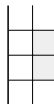
☐ 共同出展(同一小間内出展) ※複数企業ご登録の場合はコピーしてご利用下さい。また、共同出展者へのご連絡を希望の場合は、別途運営事務局までご連絡先をお知らせ下さい。

会社／団体名 *法人格含む	和 文	フリガナ	
	英 文		
☐ 他出展企業とタイアップ出展(隣接)を希望します。		企業名	

■出展料・申込小間数・小間形態

一 般		451,000円 × 小間＝ 円		
会員企業 ☐ JPCA会員 ☐ JIEP賛助会員 ☐ JARA正会員・賛助法人会員・準会員 ☐ JEP・TEP正会員	通 常	385,000円 × 小間＝ 円		
	早 期	360,800円 × 小間＝ 円		
	20小間以上	338,250円 × 小間＝ 円		
	増小間割引	増小間割引：2022年の展示会に引き続いてご出展頂く場合、増小間分の料金は50%OFFとさせていただきます。 増加分50%OFF 円		
希望小間タイプ(下図参照)		☐ (A)直列小間 ☐ (B)ブロック小間(4小間以上) ☐ (C)独立小間(20小間以上)		

(A)直列小間タイプ (B)ブロック小間タイプ(4小間以上) (C)独立小間タイプ(20小間以上)



※小間タイプはご希望に添いかねる場合もありますので、予めご了承下さい。

出展料小計 円

内消費税 円

出展料合計 円

■出展希望構成展示会・製品 (※1点のみ)

小間位置選択会を行うため、該当項目に必ずチェックを入れてください。

JPCA Show

- ☐ プリント配線板技術展
- ☐ 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
- ☐ フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
- ☐ 機器・半導体受託生産システム展

- ☐ マイクロエレクトロニクスショー
- ☐ JISSO PROTEC
- ☐ SDGsデバイス展
- ☐ WIRE Japan Show

※以下の展示会にご出展希望の場合は、専用の申込用紙をご利用ください。

Electronics
Component & Unit
Show

E-Textile/Wearable
Smart Sensing

無人化ソリューション展

Edge Computing

InterOpto

Imaging Japan

プリント配線板技術展に✓をされた方は、
下記出展製品・技術分野もご選択下さい。
(※1点のみ)

●出展製品・技術分野

- ☐ 1. 製品(電子回路基板等の電子機器)
- ☐ 2. 設計技術
- ☐ 3. 信頼性・検査技術
- ☐ 4. 主材料・絶縁材料
- ☐ 5. 機能材料・プロセス材料・資機材
- ☐ 6. 製造装置・設備
- ☐ 7. 環境システム
- ☐ 8. 物流システム
- ☐ 9. その他

■出展予定製品及び技術分野(フリー)

--

■通信欄

請求書等のご要望事項があればご記入下さい。

--

受付No.	事務局確認欄	請求書No.

出展規約

※必ず控えのコピーを取り、保管してください

1. 契約の成立

主催者がオンライン出展申込システムにて、申込書を受理した時点で、本出展の契約が成立するものとします。主催者は申込書の受理を拒絶する権限を有します。なおこの場合、拒絶の理由は表明しないものとします。

(1) 2社以上の会社が共同で出展する場合

2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。

(2) 出展申込の拒否

破産・和議・会社整理・民事再生法または会社更生法手続き中である者、金融機関から当座取引停止処分を受けている者、反社会的行為を行い若しくはこれに関与している者、または業務停止命令などの行政処分を受けた者の申込は受理いたしません。また、主催者が上記に等しいなどと認めた場合も同様とします。
なお、契約締結後であっても、出展者が上記に該当した場合には、契約を破棄し出展をお断りします。その場合、既に払い込まれた出展料については全額返却します。主催者は、上記に関連して必要と認めた場合、調査および審査を行う場合があります。

(3) 電子媒体、FAXなどによる申込み

やむを得ず、オンライン出展申込システムによる出展申込ができない場合、電子媒体やFAX等による申込みを受付けます。その場合、運営事務局がオンライン出展申込システムへ代理で入力します。

2. 出展申込受付の基本条件

出展者は、JPCA Show 2023 / 2023 マイクロエレクトロニクスショー / JISSO PROTEC 2023 / SDGsデバイス展 2023 / WIRE Japan Show 2023 / Electronics Component & Unit Show 2023 / E-Textile/Wearable 2023の開催主旨に合致し、出展案内に記載される各展示会の主な出展募集対象製品・技術分野に明示された内容以外での展示は原則できないものとします。

3. 出展料金支払い方法

出展者は運営事務局が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに出展料およびそれに付随するオプション代金を支払うものとします。出展者からの支払いは、運営事務局が請求書に記載した指定口座に日本円で支払うものとします。約束手形・小切手などの取扱いはいたしません。また振込手数料は出展者が負担するものとします。

4. 出展小間料に含まれるもの

- 出展小間スペース
- 仕切壁（隣接小間などがある場合、パネル）
- 出展者サービス全般
- 安全管理に関する費用
- その他展示会開催に関する費用など

5. 出展物の設置及び撤去

出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿って小間内の装飾、及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。また、会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。

6. 展示場の使用

宣伝・営業活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出展者は、宣伝活動のために小間近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を超えてはならないものとします。
主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。

7. 出展物の管理と免責

主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。

8. 保証条項

- (1) 出展者が本出展で出展スペース等に掲載した画像・動画・ロゴマーク・各種情報等のコンテンツは当該出展者に帰属します。尚、本展の広報活動のために、出展者から主催者へご提供いただいたコンテンツ等の情報につきましては、本展の公式ホームページ及び本展に関わる各種印刷物や広告・メルマガ・メディア媒体等への掲載を許諾いただいたものといたします。
- (2) 出展者は主催者に対し、展示会の出品またはこれに関連する出品品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとします。

9. 出展者の義務

- (1) 出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、すみやかに自己の責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
- (2) 団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。

10. 小間位置の決定

小間位置選択会（2023年3月中旬開催予定）にて小間位置を決定します。
小間位置は、原則として同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、申込書を受理した順に選択順位を決定します。

11. 出展の取消及び小間数の削減について

出展申込者の都合により出展を取り消す場合または、小間数を削減する場合は、下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
～2月28日(火)	小間料金の30%
3月1日(水)～3月31日(金)	小間料金の50%
4月1日(土)～4月30日(日)	小間料金の70%
5月1日(月)～	小間料金の100%

12. 小間の転貸・売買・譲渡・交換の禁止

出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。

13. 外国製品出展者および外国出展者への告知事項

- (1) 主催者は保税展示場の申請を行います。海外からの展示物の保税扱いを希望する場合には、出展者ご自身が保税手続きを行うものとします。

- (2) 海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。

- (3) 主催者は、招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行いたしません。また、査証が発給されず、出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責を負いません。

14. 損害賠償

- (1) 出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備または展示会の建造物、もしくは人身などに対する一切の損失についての責任を負うものとします。
- (2) 出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務（弁護士報酬を含む）、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。
 - ① 出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合（出展者とともに被告とされた場合を含む）。
 - ② ①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合（和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとする）。
- (3) 主催者は展示会の告知広告、ガイドブックなどのプロモーション用資料の中に生じた誤字、脱字に関する責任を負わないものとします。

15. 展示会の中止・中断・変更

- (1) 以下の場合により、主催者は展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判断した場合、展示会を中止、中断、会期の短縮および会期日程や会場の変更などを行う場合があります。
 - ① 展示会会場の土地建物が利用できなくなった場合、開催に不適切と主催者が判断した場合、など。
 - ② 政府、行政、公的機関などによるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中止要請、中止検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないと判断した場合。
 - ③ 不可抗力の事由により開催ができなくなった場合、開催が適切ではないと主催者が判断した場合、など。
- (2) 前項の不可抗力の事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキその他、主催者の責めによらない事由を指します。
- (3) 出展者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請求できないものとします。また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益的事態については責任を負わないものとします。
- (4) 会期前、会期開始後に中止、中断と判断した場合、お申込みいただいた出展料はそれまでにかかった合理的な経費などを差し引きご返金いたします。
- (5) (4)において、既に出展料をご入金されている場合は出展料からそれまでにかかった経費を引いた金額を返金いたします。未入金の場合は、出展料のご請求書は破棄いただき、別途それまでにかかった経費に関してご請求書を発行いたします。指定期日までにお振込みください。
- (6) 上記にかかわらず、新型コロナウイルス（COVID-19）により中止した場合の出展費用は全額ご返金いたします。

16. 規約の遵守

出展者は、主催者が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。

17. 規約の変更と追加

出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。主催者は、開催ごとの出展者に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。

18. 準拠法

本契約の準拠法は日本法とします。

19. 合意管轄裁判所

本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

【個人情報の取り扱いについて】

一般社団法人日本電子回路工業会は、「個人情報の保護に関する法律」並びに本工業会の「個人情報保護」(http://jpca.jp/contactus/privacy/)に基づき、お客様の個人情報を以下のようにお取り扱いし、保護に努めます。お客様におかれましては、予めこれらをご了承の上、個人情報をご提供いただけますようお願いいたします。

- ・お預かりした個人情報は本展示会に関するご連絡のために使用します。
- ・お預かりした個人情報を第三者に提供することはありません。
- ・本展示会の円滑な運営のために、機密保持契約を締結した上で、個人情報の取扱いを(株)JTBコミュニケーションデザインに委託しています。
- ・ご本人からの、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用目的の通知、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のお求めにはすみやかに対応いたします。委託先の個人情報管理者までご連絡ください。
- (株)JTBコミュニケーションデザイン 事業共創部 トレードショー事業局長 長谷川裕久 連絡先: 03-5657-0623
- ・個人情報の提供は、お客様の任意によるものです。ただし、必要な項目をいただけない場合、各サービスなどが適切な状態で提供できない場合があります。
- ・ご本人が容易に認識できない方法による取得を行うことはございません。

ご不明な点につきましては、下記までお問合せ下さい。

本部事務局：一般社団法人 日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org

運営事務局：株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp